

2011年3月1日

半導体ウエハー収納搬送容器用ポリカーボネート樹脂『パンライト®』について

帝人化成株式会社

弊社では、IC チップ、磁気ディスク向けのウエハー収納搬送容器の要求仕様を満足するポリカーボネート樹脂『パンライト®』を製造販売しております。

この『パンライト®』に関しまして、弊社は、薄板収納搬送容器に関する日本特許第3995346号（平成30年8月26日満了）を有しております。

また、上記特許権に関しましては、先ごろ無効ではないかとの訴えがありましたが、平成22年12月22日付け知的財産高等裁判所判決によって原告の請求が棄却され、その有効性が確立されております（平成22年（行ケ）第10167号審決取消訴訟事件）。

弊社としましては、上記特許権につきまして、お客様に『パンライト®』を安心してご使用いただけますよう引き続き維持いたしますとともに、上記特許権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為に対しましては、直ちに厳正なる法的措置を講じ、対処いたします。

上記特許権に関わる薄板収納搬送容器の製造、輸入または販売を予定・計画されている企業におかれましては、弊社保有の権利を侵害されることのないよう、十分なるご留意をお願い申し上げます。

以上